

Figure - 开发 Dev #113217

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】管理总票

开发 Dev # 110125 (New): 【MK】【BSP】管理总票

开发 Dev # 110647 (进行中 In Progress): 【MK】【011】【Audio】主任务

【MK】【011】【Audio】【TC-RID: 1201-0101106】Audio 联调

2022-10-27 21:37 - CD BSP-唐金泽

Status:	完成 Closed	Start date:	2023-05-10
Priority:	Normal	Due date:	2023-05-12
Assignee:	CD BSP-唐金泽	% Done:	100%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
MIC speaker AMP 依赖客户的手件完成情况。 联调过程： 1.A2B链路，客户去调中控MASTER，副排屏做slave，不需要对代码进行调整； 2.音频链路，需要中控定义TDM信号类型，副排屏（TC）需要按照TDM信号，来修改配置； （当前状态是TDM2 16bit深度的信号） 3.最后副排屏（TC）软件对收到的音频音频信号进行解析；			
Subtasks:			
开发 Dev # 117859: 【MK】【011】【Audio】【TC-RID: 1201-0101106】Audio 联...			完成 Closed

History

#1 - 2023-05-16 15:13 - CD BSP-唐金泽

- Status changed from 未着手 Not Started to 完成 Closed